

SN74LV8T9541-EP 具有三态输出和施密特触发输入的八通道缓冲器/驱动器 (增强型产品)

1 特性

- 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5.5V 容限输入引脚
- 单电源电压转换器 (参阅 *LVxT 增强输入电压*) :
 - 升压转换 :
 - 1.2V 至 1.8V
 - 1.5V 至 2.5V
 - 1.8V 至 3.3V
 - 3.3V 至 5.0V
 - 降压转换 :
 - 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
 - 5.0V、3.3V 至 2.5V
 - 5.0V 至 3.3V
- 速率高达 150Mbps, 具有 5V 或 3.3V V_{CC}
- 支持标准功能引脚排列
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- 支持国防和航空航天应用 :
 - 受控基线
 - 一个封装测试厂
 - 一个制造基地
 - 延长了产品生命周期
 - 产品可追溯性

2 应用

- 启用或禁用数字信号
- 控制指示灯 LED
- 通信模块和系统控制器之间的转换

3 说明

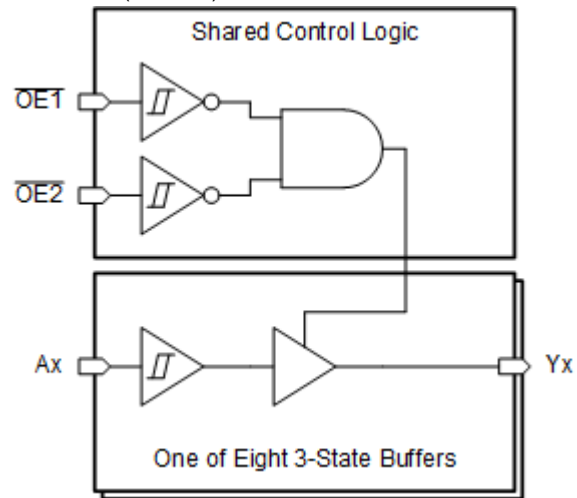
SN74LV8T9541-EP 包含八个具有三态输出和施密特触发输入的缓冲器。低电平有效输出能够使引脚 ($\overline{OE1}$ 和 $\overline{OE2}$) 控制所有八个通道, 并配置为使输出都必须为低电平才能有效。启用输出后, 输出会主动驱动为低电平或高电平。当输出被禁用时, 输出被设置为高阻抗状态。输出电平以电源电压 (V_{CC}) 为基准, 并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计, 具有较低阈值电路, 支持较低电压 CMOS 输入的升压转换 (例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外, 5V 容限输入引脚可实现降压转换 (例如 3.3V 转 2.5V 输出)。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾	本体尺寸 ⁽³⁾
SN74LV8T9541-EP	PW (TSSOP, 20)	6.5mm × 6.4mm	6.5mm × 4.4mm

- (1) 有关更多信息, 请参阅数据表末尾的附录。
- (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)
- (3) 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 不包括引脚。



逻辑图 (正逻辑)



内容

1 特性	1	7.4 器件功能模式	14
2 应用	1	8 应用和实施	15
3 说明	1	8.1 应用信息.....	15
4 引脚配置和功能	3	8.2 典型应用.....	15
5 规格	4	8.3 设计要求.....	15
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.4 详细设计过程.....	16
5.2 ESD 等级.....	4	8.5 电源相关建议.....	16
5.3 建议运行条件.....	4	8.6 布局.....	16
5.4 热性能信息.....	5	9 器件和文档支持	19
5.5 电气特性.....	5	9.1 文档支持.....	19
5.6 开关特性.....	6	9.2 接收文档更新通知.....	19
5.7 典型特性.....	7	9.3 支持资源.....	19
6 参数测量信息	10	9.4 商标.....	19
7 详细说明	11	9.5 静电放电警告.....	19
7.1 概述.....	11	9.6 术语表.....	19
7.2 功能方框图.....	11	10 修订历史记录	19
7.3 特性说明.....	11	11 机械、封装和可订购信息	19

4 引脚配置和功能

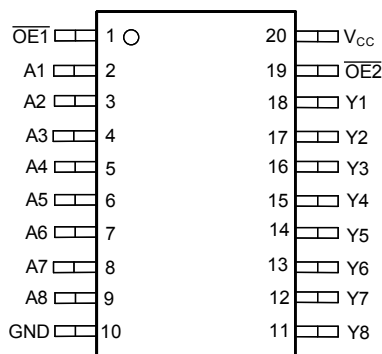


图 4-1. PW 封装，
20 引脚 TSSOP
(顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
OE1	1	I	输出使能输入 1，低电平有效
A1	2	I	通道 1 输入
A2	3	I	通道 2 输入
A3	4	I	通道 3 输入
A4	5	I	通道 4 输入
A5	6	I	通道 5 输入
A6	7	I	通道 6 输入
A7	8	I	通道 7 输入
A8	9	I	通道 8 输入
GND	10	G	接地
Y8	11	O	通道 8 输出
Y7	12	O	通道 7 输出
Y6	13	O	通道 6 输出
Y5	14	O	通道 5 输出
Y4	15	O	通道 4 输出
Y3	16	O	通道 3 输出
Y2	17	O	通道 2 输出
Y1	18	O	通道 1 输出
OE2	19	I	输出使能输入 2，低电平有效
V _{CC}	20	P	正电源

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出，G = 接地，P = 电源。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围	-0.5	7	V
V_I	输入电压范围 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V_O	在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V_O	输出电压范围 ⁽²⁾	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$V_I < -0.5V$	-20	mA
I_{OK}	输出钳位电流	$V_O < -0.5V$ 或 $V_O > V_{CC} + 0.5V$	±20	mA
I_O	持续输出电流	$V_O = 0$ 至 V_{CC}	±25	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续输出电流		±50	mA
T_{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±2000
		充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	±1000

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压		1.8	5.5	V
V_I	输入电压		0	5.5	V
V_O	输出电压		0	V_{CC}	V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 1.65V$ 至 $2V$	1.1		V
		$V_{CC} = 2.25V$ 至 $2.75V$	1.28		
		$V_{CC} = 3V$ 至 $3.6V$	1.45		
		$V_{CC} = 4.5V$ 至 $5.5V$	2		
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 1.65V$ 至 $2V$		0.5	V
		$V_{CC} = 2.25V$ 至 $2.75V$		0.65	
		$V_{CC} = 3V$ 至 $3.6V$		0.75	
		$V_{CC} = 4.5V$ 至 $5.5V$		0.85	
I_O	输出电流	$V_{CC} = 1.6V$ 至 $2V$		±3	mA
		$V_{CC} = 2.25V$ 至 $2.75V$		±7	
		$V_{CC} = 3.3V$ 至 $5.0V$		±15	
I_O	输出电流	$V_{CC} = 4.5V$ 至 $5.5V$		±25	mA
$\Delta t / \Delta v$	输入转换上升或下降速率	$V_{CC} = 1.6V$ 至 $5.0V$		20	ns/V
T_A	自然通风条件下的工作温度范围		-55	125	°C

5.4 热性能信息

封装	引脚	热指标 ⁽¹⁾						单位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
PW (TSSOP)	20	101.7	42.9	63.4	3.7	62.7	-	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得；典型额定值在 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 时测得（除非另有说明）。

参数	测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
V_{T+}	正向输入阈值电压	1.2V 至 1.3V	0.31	0.655	1.1	V
		1.65V 至 2V	0.39	0.915	1.32	
		2.25V 至 2.75V	0.51	1.09	1.51	
		3V 至 3.6V	0.65	1.2	1.7	
		4.5V 至 5.5V	0.87	1.51	2.16	
V_{T-}	负向输入阈值电压	1.2V 至 1.3V	0.11	0.349	0.60	V
		1.65V 至 2V	0.18	0.455	0.63	
		2.25V 至 2.75V	0.25	0.545	0.74	
		3V 至 3.6V	0.33	0.635	0.85	
		4.5V 至 5.5V	0.45	0.755	1.14	
ΔV_T	迟滞 ($V_{T+} - V_{T-}$)	1.2V 至 1.3V	0.20	0.29	0.77	V
		1.65V 至 2V	0.21	0.43	0.88	
		2.25V 至 2.75V	0.25	0.54	0.91	
		3V 至 3.6V	0.31	0.63	0.91	
		4.5V 至 5.5V	0.43	0.75	1.05	
V_{OH}	$I_{OH} = -50 \mu\text{A}$	1.2V 至 5.5V	$V_{CC}-0.2$			V
	$I_{OH} = -1\text{mA}$	1.2V	0.8			
	$I_{OH} = -2\text{mA}$	1.65V 至 2V	1.21	1.7 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -3\text{mA}$	2.25V 至 2.75V	1.93	2.4 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -5.5\text{mA}$	3V 至 3.6V	2.49	3.08 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -8\text{mA}$	4.5V 至 5.5V	3.95	4.65 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -24\text{mA}$	4.5V 至 5.5V	3.15			
V_{OL}	$I_{OL} = 50 \mu\text{A}$	1.2V 至 5.5V			0.1	V
	$I_{OL} = 1\text{mA}$	1.2V			0.2	
	$I_{OL} = 2\text{mA}$	1.65V 至 2V		0.1 ⁽¹⁾	0.25	
	$I_{OL} = 3\text{mA}$	2.25V 至 2.75V		0.1 ⁽¹⁾	0.2	
	$I_{OL} = 5.5\text{mA}$	3V 至 3.6V		0.2 ⁽¹⁾	0.25	
	$I_{OL} = 8\text{mA}$	4.5V 至 5.5V		0.3 ⁽¹⁾	0.35	
	$I_{OL} = 24\text{mA}$	4.5V 至 5.5V			0.75	
I_I	$V_I = 0\text{V}$ 或 V_{CC}	0V 至 5.5V		± 0.1	± 1	μA
I_{CC}	$V_I = V_{CC}$ 或 GND, $I_O = 0$	1.8V 至 5.5V		2	20	μA
ΔI_{CC}	一个输入为 0.3V 或 3.4V, 其他输入为 0V 或 V_{CC} , $I_O = 0$	5.5V		1.35	1.5	mA
	一个输入为 0.3V 或 1.1V, 其他输入为 0V 或 V_{CC} , $I_O = 0$	1.8V			68	μA
C_i	$V_I = V_{CC}$ 或 GND	5V		3	5	pF

在自然通风条件下的工作温度范围内测得；典型额定值在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得（除非另有说明）。

参数	测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
C_O	$V_O = V_{CC}$ 或 GND	5V		5	8	pF
I_{OZ}	$V_O = V_{CC}$ 或 GND 且 $V_{CC} = 5.5V$	5.5V			± 2.5	μA
$C_{PD}^{(2)(3)}$	$C_L = 50\text{pF}$, $F = 10\text{MHz}$	1.8V 至 5.5V			200	pF

(1) 最接近标称电压 (1.8V、2.5V、3.3V 和 5V) 时的典型值

(2) C_{PD} 用于确定每通道的动态功耗。

(3) $P_D = V_{CC}^2 \times F_I \times (C_{PD} + C_L)$ ，其中 F_I = 输入频率， C_L = 输出负载电容， V_{CC} = 电源电压。

5.6 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内； $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值（除非另有说明）

参数	从 (输入)	至 (输出)	负载电容	V_{CC}	-55°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	
t_{PLH}	A	Y	$CL = 15\text{pF}$	1.8V	1		20	ns
t_{PHL}	A	Y	$CL = 15\text{pF}$	1.8V	1		35	ns
t_{PZH}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	1.8V	1		39.2	ns
t_{PZL}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	1.8V	1		40.4	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	1.8V	1		24.4	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	1.8V	1		22.2	ns
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	1		23.8	ns
t_{PHL}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	1		40.3	ns
t_{PZH}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	1		43.4	ns
t_{PZL}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	1		45.4	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	1		31.2	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	1		29	ns
t_{PLH}	A	Y	$CL = 15\text{pF}$	2.5V	1		11.8	ns
t_{PHL}	A	Y	$CL = 15\text{pF}$	2.5V	1		20	ns
t_{PZH}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	2.5V	1		22.8	ns
t_{PZL}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	2.5V	1		23.4	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	2.5V	1		14.6	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	2.5V	1		13.3	ns
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	1		14.3	ns
t_{PHL}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	1		23.7	ns
t_{PZH}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	1		25.4	ns
t_{PZL}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	1		26.9	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	1		19.1	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	1		17.9	ns
t_{PLH}	A	Y	$CL = 15\text{pF}$	3.3V	1		8.6	ns
t_{PHL}	A	Y	$CL = 15\text{pF}$	3.3V	1		14.5	ns
t_{PZH}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	3.3V	1		16.6	ns
t_{PZL}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	3.3V	1		16.1	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	3.3V	1		10.6	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$CL = 15\text{pF}$	3.3V	1		9.9	ns
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	1		10.6	ns
t_{PHL}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	1		17.5	ns
t_{PZH}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	1		18.8	ns

在自然通风条件下的工作温度范围内； $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值（除非另有说明）

参数	从（输入）	至（输出）	负载电容	V_{CC}	-55°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	
t_{PZL}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	1		19.8	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	1		14	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	1		13.2	ns
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	1		6.8	ns
t_{PHL}	A	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	1		10.5	ns
t_{PZH}	OE	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	1		11.8	ns
t_{PZL}	OE	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	1		12.1	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	1		8	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	1		7.3	ns
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	1		8.3	ns
t_{PHL}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	1		12.4	ns
t_{PZH}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	1		13.7	ns
t_{PZL}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	1		14.3	ns
t_{PHZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	1		9.9	ns
t_{PLZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	1		9.6	ns

5.7 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ （除非另有说明）

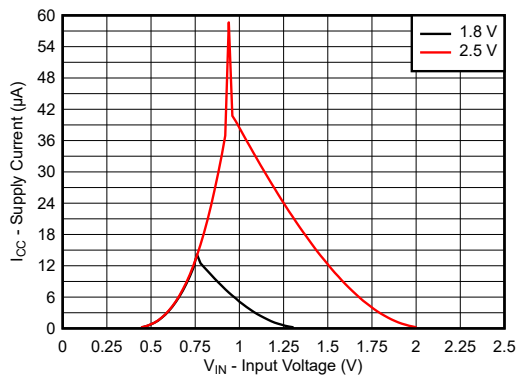


图 5-1. 电源电流与输入电源电压（1.8V 至 2.5V）间的关系

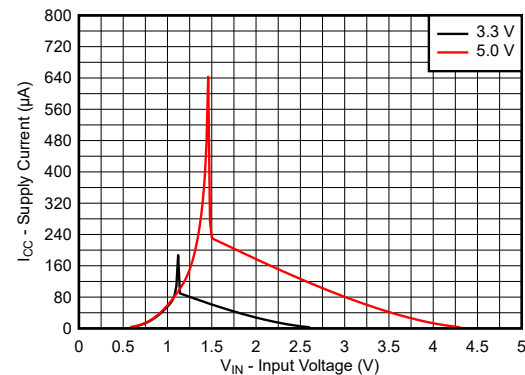


图 5-2. 电源电流与输入电源电压（3.3V 至 5.0V）间的关系

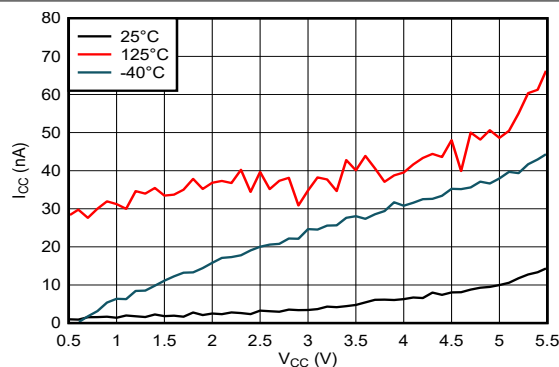


图 5-3. 电源电压两端的电源电流

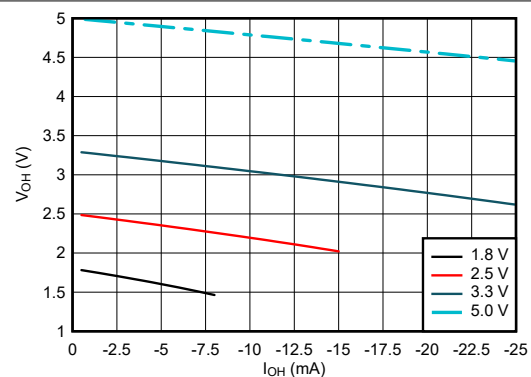


图 5-4. 高电平状态下输出电压与电流间的关系

5.7 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

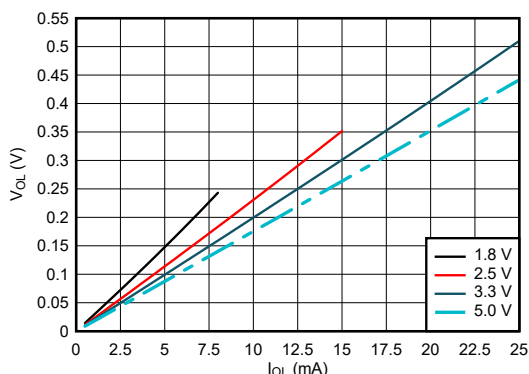


图 5-5. 低电平状态下输出电压与电流间的关系

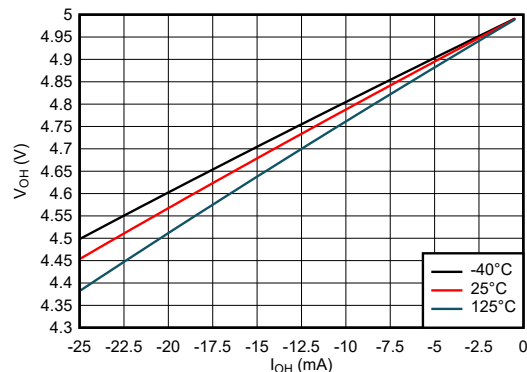


图 5-6. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

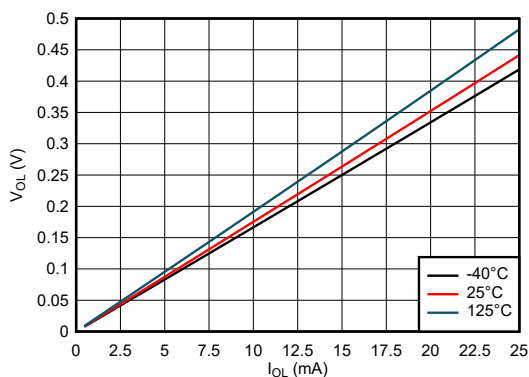


图 5-7. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

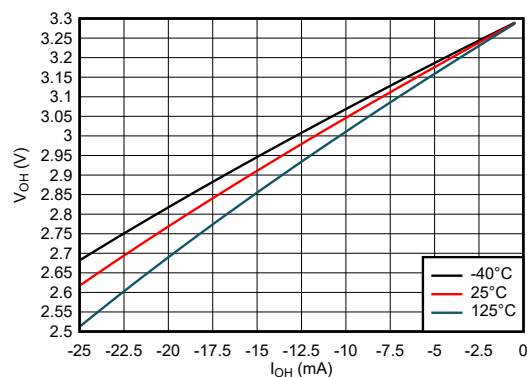


图 5-8. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

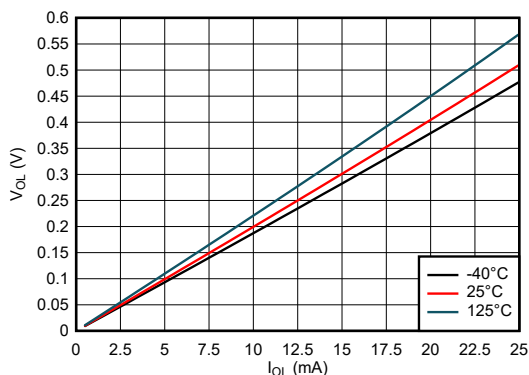


图 5-9. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

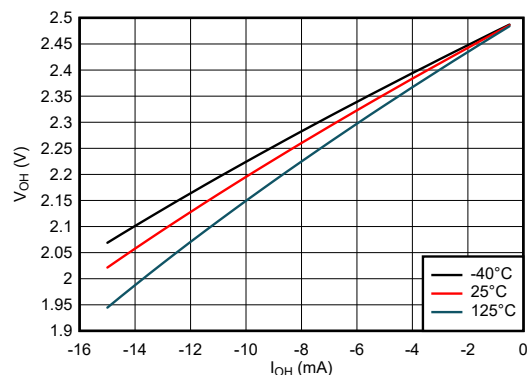


图 5-10. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

5.7 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

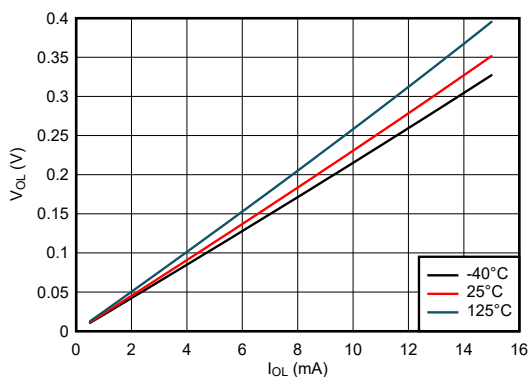


图 5-11. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

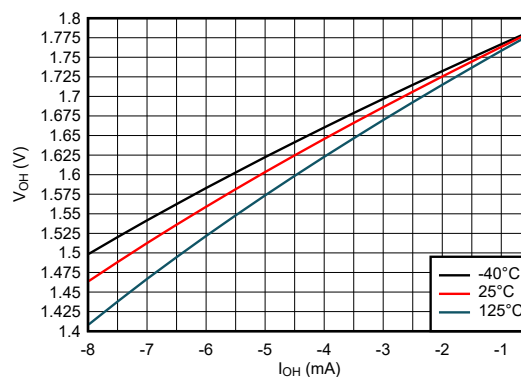


图 5-12. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

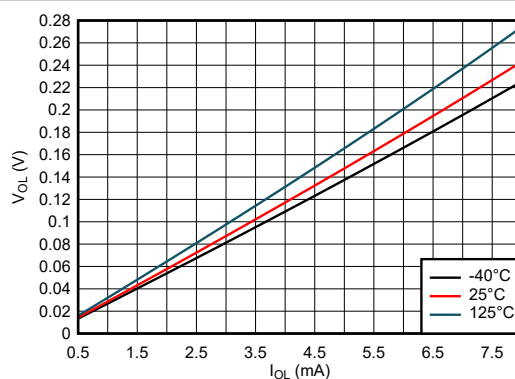


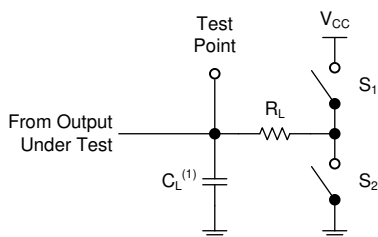
图 5-13. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

6 参数测量信息

对于下表中列出的示例，波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：
 $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f < 2.5\text{ns}$ 。

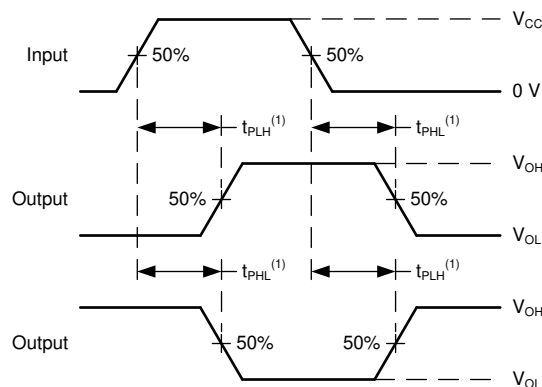
输出单独测量，每次测量一个输入转换。

测试	S1	S2	R_L	C_L	ΔV	V_{CC}
t_{PLH} 、 t_{PHL}	断开	断开	—	15pF、50pF	—	全部
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	闭合	断开	1k Ω	15pF、50pF	0.15V	$\leq 2.5\text{V}$
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	断开	闭合	1k Ω	15pF、50pF	0.15V	$\leq 2.5\text{V}$
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	闭合	断开	1k Ω	15pF、50pF	0.3V	$> 2.5\text{V}$
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	断开	闭合	1k Ω	15pF、50pF	0.3V	$> 2.5\text{V}$



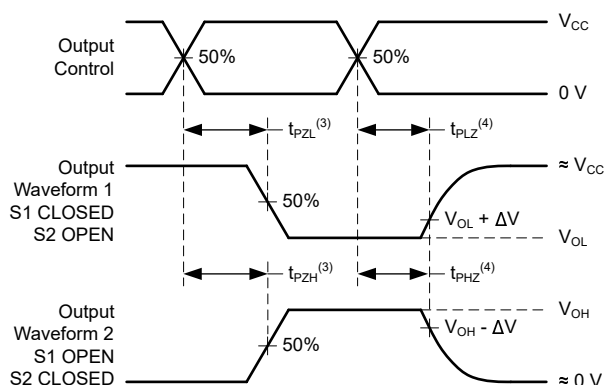
(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 三态输出的负载电路



(1) t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的较大者与 t_{pd} 相同。

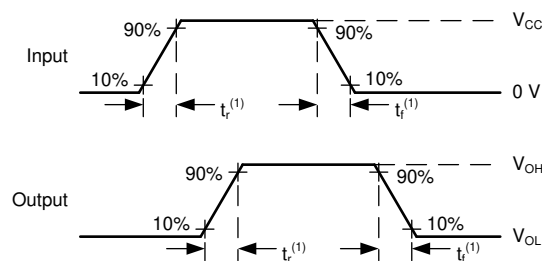
图 6-2. 电压波形传播延迟



(3) t_{PZL} 和 t_{PZH} 之间的较大者与 t_{en} 相同。

(4) t_{PLZ} 和 t_{PLH} 之间的较大者与 t_{dis} 相同。

图 6-3. 电压波形传播延迟



(1) t_r 和 t_f 之间的较大值与 t_t 相同。

图 6-4. 电压波形，输入和输出转换时间

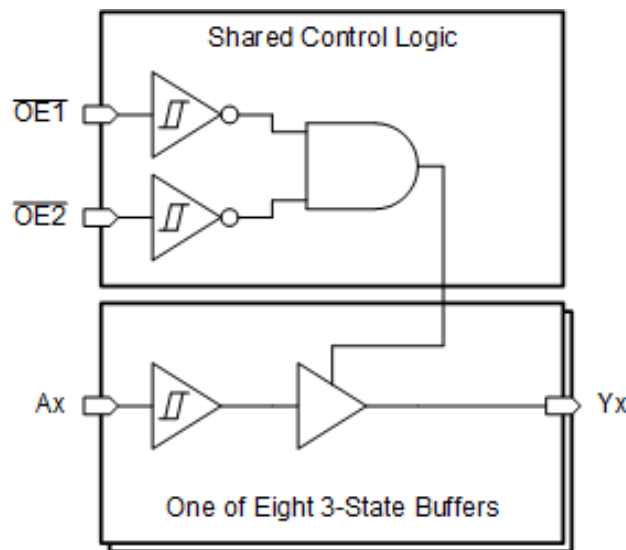
7 详细说明

7.1 概述

SN74LV8T9541-EP 包含具有三态输出的八通道缓冲器。低电平有效输出能够使引脚 ($\overline{OE1}$ 和 $\overline{OE2}$) 控制所有八个通道，并配置为使输出都必须为低电平才能有效。启用输出后，输出会主动驱动为低电平或高电平。当输出被禁用时，输出被设置为高阻抗状态。输出电平以电源电压 (V_{CC}) 为基准，并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计，具有较低阈值电路，支持较低电压 CMOS 输入的升压转换（例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出）。此外，5V 容限输入引脚可实现降压转换（例如 3.3V 转 2.5V 输出）。

7.2 功能方框图



逻辑图 (正逻辑)

7.3 特性说明

7.3.1 平衡 CMOS 三态输出

此器件包含平衡 CMOS 三态输出。这些输出可以处于三种状态：高驱动、低驱动和高阻抗。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受、不会损坏的电流更大。务必限制器件的输出功率，以避免因过电流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

当置于高阻态时，输出既不会拉出电流，也不会灌入电流，但 *电气特性* 表中定义的小漏电流除外。在高阻抗状态下，输出电压不受器件控制，而取决于外部因素。如果没有其他驱动器连接到该节点，则这称为悬空节点且电压未知。上拉或下拉电阻可以连接到输出端，以便当输出端处于高阻抗状态时在输出端提供已知电压。电阻值将取决于多种因素，包括寄生电容和功耗限制。通常，可以使用 10k Ω 电阻器来满足这些要求。

未使用的三态 CMOS 输出应保持断开状态。

7.3.2 LVxT 增强输入电压

SN74LV8T9541-EP 属于 TI 的 LVxT 逻辑器件系列，具有集成电压电平转换功能。该系列器件的设计具有更低的输入电压阈值，支持升压转换；其输入可承受高达 5.5V 电平的信号，支持降压转换。为了正常运行，输入信号必须保持或高于指定的 $V_{IH(MIN)}$ 电平才能获得高电平输入状态，保持或低于指定的 $V_{IL(MAX)}$ 电平才能获得低电平输入状态。图 7-1 展示了 LVxT 系列器件的典型 V_{IH} 和 V_{IL} 电平，以及标准 CMOS 器件的电压电平用于比较。

输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如电气特性中所示。最坏情况下的电阻是使用绝对最大额定值中给出的最大输入电压和电气特性中给出的最大输入漏电流，根据欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出的。

输入信号必须在有效逻辑状态之间快速转换，如建议运行条件表中的输入转换速率所定义。不符合此规范将导致功耗过大并可能导致振荡。有关更多详细信息，请参阅 CMOS 输入缓慢或悬空的影响应用报告。

在运行期间，任何时候都不要让输入悬空。未使用的输入必须在有效的高或低电压电平下进行端接。如果系统不会一直主动驱动输入，则可以添加上拉或下拉电阻器，以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素；但建议使用 10k Ω 电阻器，这通常可以满足所有要求。

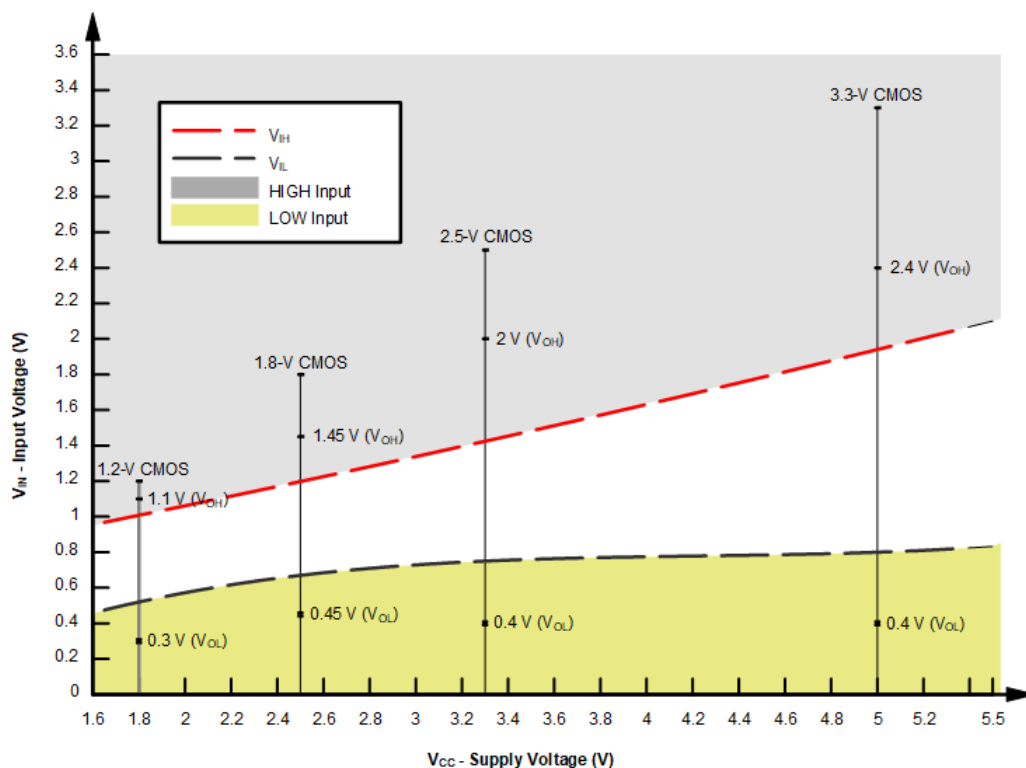


图 7-1. LVxT 输入电压电平

7.3.2.1 上行转换

可以使用 SN74LV8T9541-EP 对输入信号进行升压转换。施加在 V_{CC} 上的电压将决定输出电压和输入阈值，如 *建议的工作条件和电气特性* 表中所述。当连接到高阻抗输入时，输出电压在高电平状态下约为 V_{CC} ，在低电平状态下约为 0V。

输入具有更低的阈值，使得输入高状态电平远低于标准值。例如，工作电源电压为 5V 的器件的标准 CMOS 输入将具有 3.5V 的 $V_{IH(MIN)}$ 。对于 SN74LV8T9541-EP，电源电压为 5V 时， $V_{IH(MIN)}$ 仅为 2V，可以实现信号从典型 2.5V 至 5V 的升压转换。

如图 7-2 所示，确保处于高电平状态的输入信号高于 $V_{IH(MIN)}$ ，而处于低电平状态的输入信号低于 $V_{IL(MAX)}$ 。

升压转换组合如下：

- 1.8V V_{CC} - 输入为 1.2V
- 2.5V V_{CC} - 输入为 1.8V
- 3.3V V_{CC} - 输入为 1.8V 和 2.5V
- 5.0V V_{CC} - 输入为 2.5V 和 3.3V

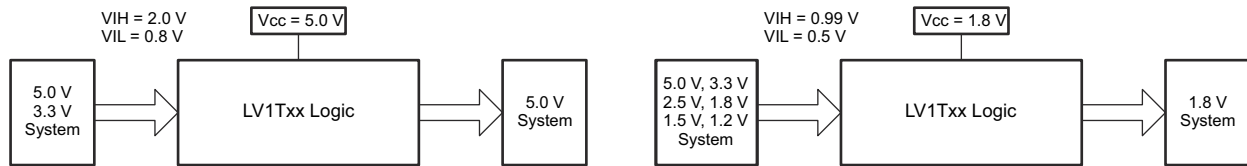


图 7-2. LVxT 升压和降压转换示例

7.3.2.2 下行转换

可以使用 SN74LV8T9541-EP 对信号进行降压转换。施加在 V_{CC} 上的电压将决定输出电压和输入阈值，如 *建议的工作条件和电气特性* 表中所述。

当连接到高阻抗输入时，输出电压在高电平状态下约为 V_{CC} ，在低电平状态下约为 0V。如图 7-1 所示，确保处于高电平状态的输入信号介于 $V_{IH(MIN)}$ 和 5.5V 之间，而处于低电平状态的输入信号低于 $V_{IL(MAX)}$ 。

例如，在 5.0V、3.3V 或 2.5V 电压下运行的器件的标准 CMOS 输入可进行降压转换，以匹配器件在 1.8V V_{CC} 电压下运行时的 1.8V CMOS 信号。请参阅图 7-2。

降压转换组合如下：

- 1.8V V_{CC} - 输入为 2.5V、3.3V 和 5.0V
- 2.5V V_{CC} - 输入为 3.3V 和 5.0V
- 3.3V V_{CC} - 输入为 5.0V

7.3.3 钳位二极管结构

该器件的输出同时具有正负钳位二极管，而该器件的输入只有负钳位二极管，如图 7-3 所示。

小心

电压超出绝对最大额定值表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

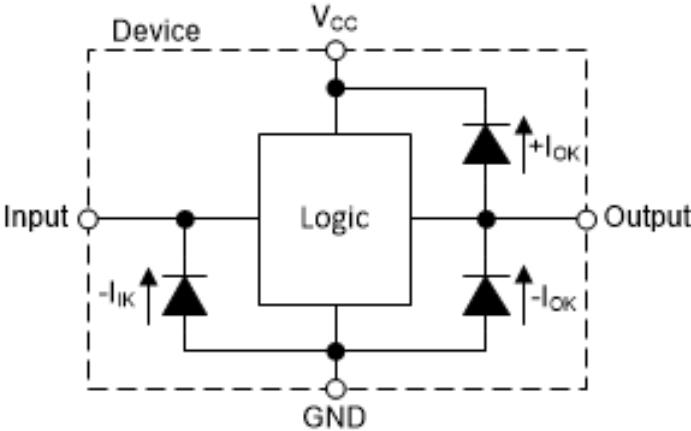


图 7-3. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.4 器件功能模式

表 7-1. 功能表

输入 ⁽¹⁾			输出 ⁽²⁾
OE1	OE2	A	Y
L	L	L	L
L	L	H	H
H	X	X	Z
X	H	X	Z

- (1) L = 输入低电平，H = 输入高电平，X = 不用考虑
(2) L = 输出低电平，H = 输出高电平，Z = 高阻抗

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

SN74LV8T9541-EP 可用于在较长布线或传输线中驱动信号。可以使用与发送器输出串联的串联阻尼电阻器来减少由于驱动器、传输线和接收器之间阻抗不匹配引起的振铃。*应用曲线* 部分的图展示了使用三种不同电阻值接收到的信号。在这种类型的应用中，只需少量电阻就会对信号完整性产生显著影响。

8.2 典型应用

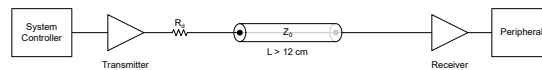


图 8-1. 典型应用框图

8.3 设计要求

8.3.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 *建议运行条件* 中规定的范围内。电源电压按照 *电气特性* 部分所述设置器件的电气特性。

正电压电源必须能够提供的电流等于 SN74LV8T9541-EP 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 I_{CC} （在 *电气特性* 中列出）以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 V_{CC} 的最大总电流。

地必须能够灌入的电流等于 SN74LV8T9541-EP 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} （在 *电气特性* 中列出）以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN74LV8T9541-EP 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载，同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载；但建议不要超过 50pF。

SN74LV8T9541-EP 可以驱动由 $R_L \geq V_O/I_O$ 描述的总电阻负载，输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OH} 和 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时，公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 中提供的信息进行计算。

可以使用 *标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性* 中提供的信息计算热增量。

小心

绝对最大额定值 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.3.2 输入注意事项

输入信号必须超过 才能被视为逻辑低电平，超过 才能被视为逻辑高电平。不要超过 *绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接未使用的输入，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN74LV8T9541-EP 的漏电流（如 *电气特性* 中所规定）以及所需输入转换率会限制电阻大小。由于这些因素，通常使用 10k Ω 的电阻值。

有关此器件输入的其他信息，请参阅 *特性说明* 部分。

8.3.3 输出注意事项

正电源电压用于产生高电平电压输出。根据 *电气特性* 中 V_{OH} 规格所示，从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生输出低电平电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规范的规定，向输出端灌入电流将提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起，即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。

同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联，以获得额外的输出驱动强度。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或接地。

有关此器件的输出的附加信息，请参阅 *特性描述* 部分。

8.4 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。*布局* 部分中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载 $\leq 50\text{pF}$ 。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 SN74LV8T9541-EP 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于 $(V_{CC}/I_{O(max)}) \Omega$ 。这可防止超出 *绝对最大额定值* 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 $M\Omega$ 为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用报告 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 中提供的步骤计算功耗和热增量。

8.4.1 应用曲线

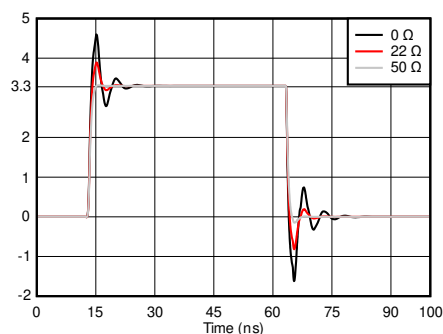


图 8-2. 使用不同阻尼电阻器 (R_d) 值的接收器模拟信号完整性

8.5 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子均应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 $0.1 \mu\text{F}$ 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1 \mu\text{F}$ 和 $1 \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。为了获得最佳效果，旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。

8.6 布局

8.6.1 布局指南

- 旁路电容器的放置
 - 靠近器件的正电源端子放置
 - 提供电气短接地返回路径
 - 使用宽布线以最大限度减小阻抗
 - 尽可能将器件、电容器和布线保持在电路板的同一面
- 信号布线几何形状
 - 8mil 至 12mil 布线宽度

- 布线长度小于 12cm 可最大限度减轻传输线路影响
- 避免信号布线出现 90° 角
- 在信号布线下方使用不间断的接地平面
- 通过接地对信号布线周围的区域进行泛洪填充
- 对于长度超过 12cm 的布线
 - 使用阻抗受控的布线
 - 在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端接
 - 避免分支；对必须单独分支的信号进行缓冲

8.6.2 布局示例

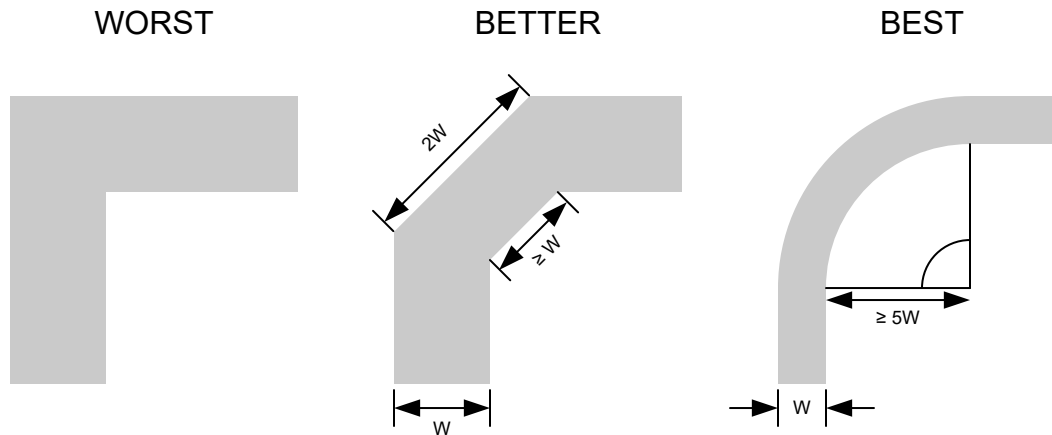


图 8-3. 可改善信号完整性的布线转角示例

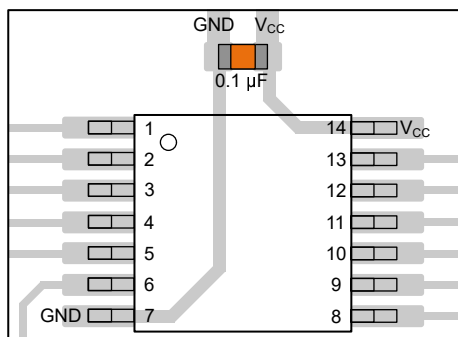


图 8-4. TSSOP 和类似封装的旁路电容器放置示例

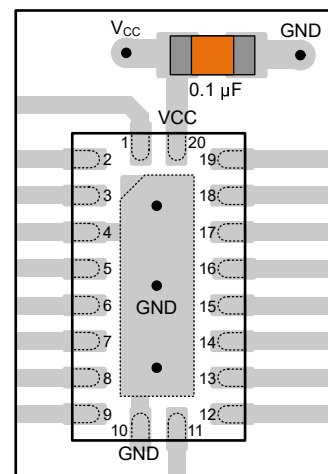


图 8-5. WQFN 和类似封装的旁路电容器放置示例

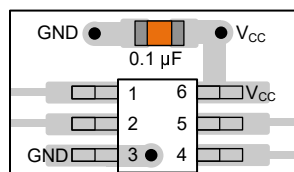


图 8-6. SOT、SC70 和类似封装的旁路电容器放置示例

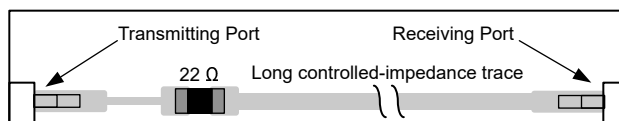


图 8-7. 可改善信号完整性的阻尼电阻放置示例

9 器件和文档支持

TI 提供大量的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

请参阅如下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[CMOS 功耗与 \$C_{pd}\$ 计算应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[使用逻辑器件进行设计应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性应用报告](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

日期	修订版本	注释
2025 年 1 月	*	初始发行版

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LV8T9541MPWREP	Active	Production	TSSOP (PW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	LV9541EP
SN74LV8T9541MPWREP.A	Active	Production	TSSOP (PW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	LV9541EP

- ⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- ⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- ⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- ⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- ⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- ⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LV8T9541MPWREP	TSSOP	PW	20	3000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LV8T9541MPWREP	TSSOP	PW	20	3000	353.0	353.0	32.0



4220206/A 02/2017

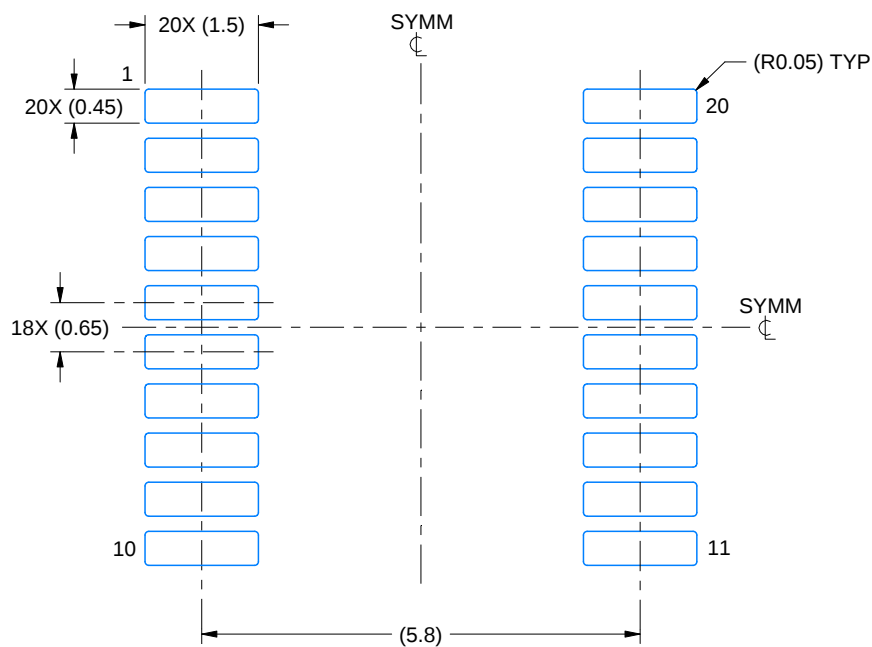
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

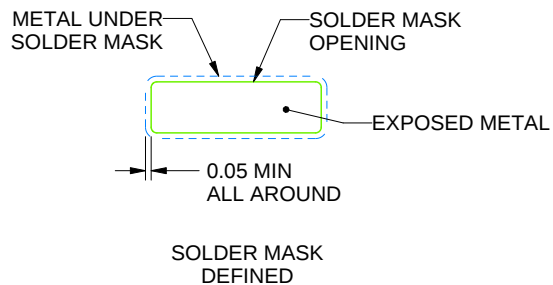
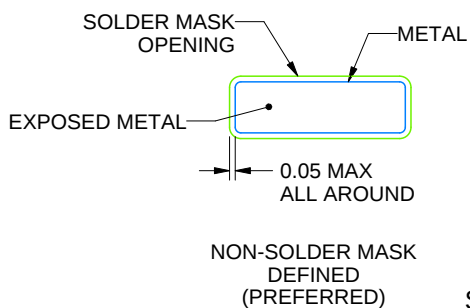
PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

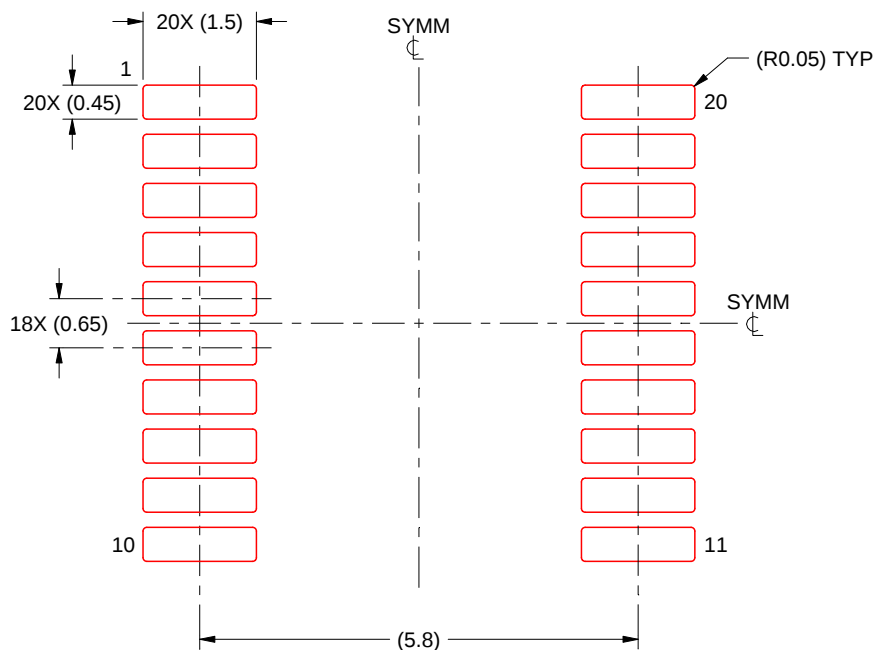
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月